

第 29 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時： 2020 年 9 月 2 日(水) 13:30～17:00

オンライン開催

時 間	題 目	講 演 者
	司会 加柴 良裕(大阪大学)	
13:30～ 13:40	委員長挨拶	
13:40～ 14:20	『Additive Manufacturing による金属材料の組織制御』 (40分)	○石本 卓也、中野 貴由(大阪大学)
	休 憩 14:20～14:25	
14:25～ 15:05	『ランテクニカルサービスの機能性中間膜を用いた常温接合』 (40分)	○植田 力(ランテクニカルサービス(株))
	休 憩 15:05～15:10	
	司会 森 貴裕 ((株) ADEKA)	
15:10～ 15:50	『信頼性評価試験の実情と課題』 (40分)	○徳光 芳隆 (IMV(株))
	休 憩 15:50～15:55	
15:55～ 16:35	『ビア底部の結晶連続性に与える無電解銅めっきプロセスの影響』 (Mate2020奨励賞受賞講演) (40分)	○本間 秀和、北原 悠平、姜 俊行 (奥野製薬工業(株))
	(委員会議事進行) 渡邊 裕彦(富士電機(株))	
16:35～ 17:00	委員会議事、表彰式、意見交換	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。